

1		2		3		4	
A						A	
B						B	
C						C	
D						D	
E						E	
F						F	

推奨基板寸法図

紙図面を電子データ化

1	PBT樹脂	クロ	2	黄銅	接触部 : 金めっき 0.2 μ m min			
				ディップ部 : 純すずめっき 2 μ m min				
				下地 : ニッケルめっき 2.5 μ m min				
NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		NO.	MATERIAL	FINISH , REMARKS		
UNITS mm		SCALE 2 : 1	COUNT 	DESCRIPTION OF REVISIONS DIS-F-00015681		DESIGNED YU. NAKADA	CHECKED HT. YAMAGUCHI	DATE 20221021
HIROSE ELECTRIC CO., LTD.		APPROVED : KJ. KATAYOSE 20050105		DRAWING NO. ADC-018114-71-21				
		CHECKED : HS. OKAWA 20050105		PART NO. A1-6PA-2.54DSA(71)				
		DESIGNED : KT. DOI 20050105		CODE NO. CL0619-0021-4-71				
		DRAWN : KT. DOI 20050105		1/1				

FORM HC0011-5-51

2 3 4